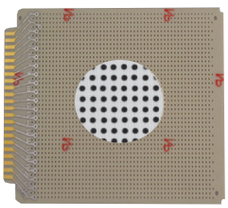
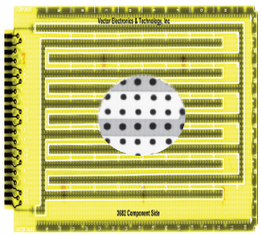
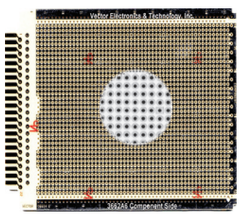
44 CONTACTS



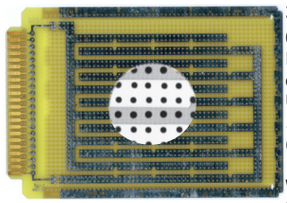
3662 4.50"H X 6.50"Lx.062" TH
3662-2 4.5"H X 9.6"L X .062" TH
3662-5 4.5"H X 4.5"L X .062" TH
0.100" grid Gold-plated edge contacts only. 22 numbered edge contacts on front side; 22 including grounding contact on reverse side.
Bare prototype area board.
.042" diameter holes. 44 gold-plated contacts (22 each side) on .156" centers.
16-Pin DIP= 50
Material: CEM-1
WW Terminals: T44, T46, T49, T68
Solder Connector: R644
WW Connector: R644-3C or R644-3F
WW Socket Pin: R32
Extender: 3690
Rec. Card Cage: CCK13



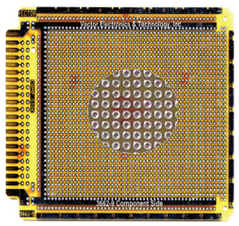
3682-2 4.50"H X 6.5"L X .062"TH
3682 4.5" X 9.6"L X 0.062"TH
0.100" grid. Gold-plated edge contacts with Interleaved bus pattern on wiring side only. Bus outline is traced on component side to facilitate device placement. Unclad test point area at top of board.
.042" diameter holes. 44 gold-plated contacts (22each side) on .156" centers.
16-pin DIP Capacity: 3682-2= 24 3682=48
WW Terminals: T44, T46, T49, T68
Socket pin: R32 Solder Connector: R644
WW Connector: R644-3C or R644-3F
Extender: 3690
Card Cage: CCK 13; CCK14
Material: FR-4



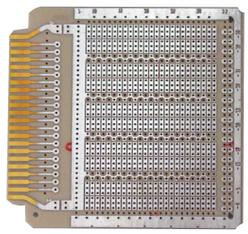
3662A6 4.50"H X 6.5"L X .062"TH
0.100" grid. Gold-plated edge contacts with overall ground plane on one side with 0.085" diameter clearance around holes, no pads or ground plane on component side. Row and column legendes on both sides. Bare prototype area board.
.042" diameter holes. 44 gold-plated contacts (22each side) on .156" centers.
16-pin DIP Capacity = 90
WW Terminals: T44, T46, T49, T68.
Socket pin: R32 Solder Connector: R644
WW Connector: R644-3C or R644-3F
Extender: 3690
Card Cage: CCK 13
Material: CEM-1



3682-4 4.50"H X 6.5"L X .062"TH
0.100" grid. Gold-plated edge contacts with Interleaved bus pattern on wiring side and overall ground plane on component side. Unclad test point area at top of board.
.042" diameter holes. 44 gold-plated contacts (22each side) on .156" centers.
16-pin DIP Capacity: = 24
WW Terminals: T44, T46, T49, T68
Socket pin: R32 Solder Connector: R644
WW Connector: R644-3C or R644-3F
Extender: 3690
Card Cage: CCK 13; CCK14
Material: FR-4

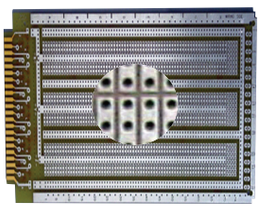


3662-9 4.50"H X 6.5"L X .062"TH
0.100" grid. Gold-plated edge contacts with Pad-Per-Hole pattern; 0.085" diameter pads both sides.
Voltage plane, ground plane, row and column legends on both sides.
.042" diameter holes. 44 gold-plated contacts (22each side) on .156" centers.
16-pin DIP Capacity = 48
WW Terminals: T44, T46, T49, T68
Socket pin: R32
Solder Connector: R644
WW Connector: R644-3C or R644-3F
Extender: 3690
Card Cage: CCK 13
Material: FR-4

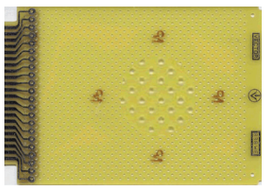


4112-5 4.50"Hx4.50"Lx.062" TH
4112-4 4.50"Hx6.50"Lx.062" TH
4112 4.50"Hx9.60"Lx.062" TH
0.100" grid Zig-Zag Buses with 3-hole solder pad pattern on wiring side, overall Ground Plane pattern on component side (0.085" dia. clearance around holes) 3-hole pads are 0.280" x 0.080".
Row and column legends.
.042" holes not plated thru. 44 gold-plated contacts (22 each side) on .156" centers.
16-pin DIP Capacity: 4112-5 = 8 4112-4 = 25
4112 = 40
WW Terminals: T44,T46, T49, T68
Socket pin: R32
Solder Connector: R644
Extender: 3690
Card Cage: CCK12, CCK 13, CCK 14
Material: FR-4

PLUGBORDtm "G" PATTERN



3677 4.50"H x 9.60"L x .062" TH
3677-2 4.50"H x 6.50"L x .062"TH
0.100" grid 3-Hole Solder Pad (0.28" x 0.080") one side only. Voltage plane, ground plane, row and column legends on both sides.
.042" holes not plated thru
22/44 contacts gold plated @.156" centers
16-Pin DIP: 3677 = 21 3677-2 = 12
Material: FR-4
WW Terminals: T44, T46, T49, T68
Solder Connector: R644
WW Socket Pin: R32
Extender: 3690
Rec. Card Cage: CCK14
WW Connector: R644-3



838WE 4.50"H x 6.50"Lx.062" TH
Alternating intersections of 0.100" designed for mounting transistors. Solder plated edge contacts only, 22 numbered edge contacts on front side; 22 including grounding contact on reverse side.
Bare prototype area for unrestricted component placement.
.062" diameter holes, 44 solder plated edge card connector contacts on .156" centers
Material: FR-4 Epoxy Glass
Push-In Terminal: T28
Solder Connector: R644
Extender: 3690, 3690-6
WW Connector: R644-3C

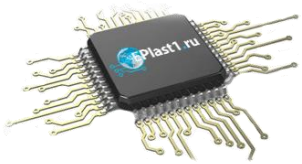
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.